

Skróty przedmiotów oraz prowadzący zajęcia (semestr letni):

ID-G0-2 (prognozowana liczba grup 4 x 12 os.):

JE0B1 – Język obcy 1, C60 / 4 ECTS, **ZAL** (SJO)

MATE2 – Matematyka 2, W30 + C30 / 5 ECTS, **EGZ** (WMT)

FIZY1 – Fizyka 1, W30 + C15 / 4 ECTS, **EGZ** (WMT)

CHEP2 – Chemia procesów poligraficznych 2, W30 + L15 / 4 ECST, **EGZ**
(W – dr hab. inż. Z. Żółek-Tryznowska, L – mgr inż. A. Jeznach)

KOGRA – Komputerowe przetwarzanie obrazów graficznych, W16 + P44 / 5 ECST, **EGZ** (dr inż. L. Markowski)

WYBUM – Wytrzymałość materiałów i budowa maszyn, W45 + C15 / 5 ECST, **EGZ** (dr inż. H. Godlewski)

POELE – Podstawy elektrotechniki i elektroniki, W30 + C15 + L15 / 4 ECTS (WMT)

WYFIZ – Wychowanie fizyczne, C30, **ZAL**

WSFIZ – Wstęp do fizyki, C 30, **ZAL** (WMT)

ID-G0-4 (3 grupy dla przedmiotów wspólnych MAPO2, REPOL, TEFOD – 27 os. → 1 gr GK 13 os. + 1 gr GP 14 os.):

JE0B3 – Język obcy 2, C60 / 4 ECTS, **ZAL** (SJO)

OCHWI – Ochrona własności intelektualnej, W30 / 2 ECTS, **ZAL** (WMT)

RAPIS – Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, W15 + C15 / 2 ECTS, **ZAL** (WMT)

MAPO2 – Materiałoznawstwo poligraficzne 2, W30 + L30 / 5 ECST, **EGZ** (dr inż. M. Gajadhur)

REPOL – Reprodukacja poligraficzna, W30 + L30 / 5 ECST, **EGZ** (W – dr inż. K. Blachowski, L – mgr inż. A. Jeznach)

TEFOD – Technologia form drukowych, W30 + L30 / 5 ECST, **EGZ** (mgr inż. A. Rusin)

OSPIP – Ochrona środowiska w przemyśle poligraficznym i papierniczym, W30 / 2 ECTS, **ZAL** (prof. dr hab. inż. H. Podsiadło)

ID-GK-4 – specjalność Grafika Komputerowa i Technologie Cyfrowe w Poligrafii (GK) → 1 gr. 13 os.:

PRWYD – Procesy wydawnicze i prawo autorskie, W30 + P15 / 4 ECTS, **ZAL** (mgr inż. E. Kołodziejuk)

ID-GP-4 – specjalność Technologie Poligrafii i Produkcji Opakowań (GP) → 1 gr. 14 os.:

INARK – Introligatorstwo artystyczne i renowacja książek, W15 + L30 / 4 ECTS, **ZAL** (mgr inż. A. Rusin)

ID-GT-6 (prognozowana liczba grup: 3 → 2 gr GK: 2x9 = 18 os. + 1 gr GP 10 os.):

APRPP – Automatyzacja procesów poligraficznych i papierniczych, W30 + L15 / 4 ECTS, **ZAL**
(W – prof. dr hab. inż. Y. Pyr'yev, L – dr hab. inż. G. Petriaszwili)

KOPAK – Komputerowe projektowanie opakowań, W15 + P45 / 5 ECTS, **ZAL** (mgr inż. E. Kołodziejuk)

PRAPI – Praca przejściowa, P90 / 8 ECTS, **ZAL**

Praktyka dyplomowa, 4 tyg. / 2 ECTS, **ZAL**

ID-GK-6 – specjalność Grafika Komputerowa i Technologie Cyfrowe w Poligrafii (GK) → 2 gr. po 9 os.:

FOTCY – Fotografia cyfrowa, W15 + L45 / 4 ECTS, **ZAL** (dr inż. L. Markowski)

SPIWI – Systemy przepływu i weryfikacji informacji, W15 + P45 / 5 ECTS, **EGZ** (dr inż. K. Blachowski)

URPOL – Urządzenia poligraficzne i przetwórcze, W30 + L30 / 5 ECTS, **EGZ** (dr hab. inż. G. Petriaszwili, dr inż. H. Godlewski)

ID-GP-6 – specjalność Technologie Poligrafii i Produkcji Opakowań (GP) → 1 gr. 10 os.:

SYPAK – Systemy pakujące, W30 / 2 ECTS, **ZAL** (dr inż. H. Godlewski)

TEWOS – Technologie wytwarzania opakowań specjalnych, W45 + L30 / 6 ECTS, **EGZ** (dr hab. inż. J. Izdebska-Podsiadły)

URINT – Urządzenia introligatorskie, W30 + L45 / 6 ECTS, **EGZ** (dr hab. inż. G. Petriaszwili)

MD-GT-2 (4 os. → 1 gr.):

ZAJAP – Zarządzanie i inżynieria jakości w poligrafii, W15 + C15 / 2 ECTS, **ZAL** (dr inż. M. Gajadhur)

CHEPO – Chemia fizyczna powierzchni w poligrafii, W30 + L30 / 5 ECTS, **EGZ**
(dr hab. inż. C. Senderowski, L – mgr inż. A. Jeznach)

TEPIN – Technologia procesów introligatorskich, W15 + L30 / 3 ECTS, **ZAL** (dr hab. inż. G. Petriaszwili)

SPIPP – Sterowanie przepływem informacji w procesach poligraficznych, W15 + P45 / 5 ECTS, **EGZ** (dr inż. K. Blachowski)

PRZAP – Projektowanie zakładów poligraficznych, W30 + P30 / 5 ECTS, **EGZ**
(W – dr inż. K. Piłczyńska, L – dr hab. inż. J. Izdebska-Podsiadły)

PRO3D – Projektowanie graficzne opakowań i ich wizualizacja 3D, W10 + P20 / 2 ECTS, **EGZ** (mgr inż. E. Kołodziejuk)

TPDRU – Teoria procesów drukowych, W30 + L30 / 5 ECTS, **EGZ** (dr inż. J. Kowalczyk)

ZANSK – Zastosowanie nieorganicznych substancji krystalicznych w papiernictwie i w poligrafii, W30 / 3 ECTS, **EGZ**
(prof. dr hab. inż. H. Podsiadło)